EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 30. KÖIDE FÜÜSIKA * MATEMAATIKA. 1981, NR. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 30 ФИЗИКА * МАТЕМАТИКА. 1981, № 4

УДК 621.382.3

Я. ААРИК, Я. БЕРГМАНН, А. ВИРРО, П. ЛЫУК, В. САММЕЛСЕЛЬГ, Я. ФРИДЕНТАЛ

НЕПРЕРЫВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ Al_xGa_{1-x}Sb—GaSb-ГЕТЕРОЛАЗЕРОВ

J. AARIK, J. BERGMANN, A. VIRRO, P. LÕUK, V. SAMMELSELG, J. FRIEDENTHAL. PIDEVA-TOIMELISED Al_xGa_{1-x}Sb-GaSb HETEROLASERID

I. AARIK, J. BERGMANN, A. VIRRO, P. LOUK, V. SAMMELSELG, J. FRIEDENTHAL. CW OPERA-TION OF Al_xGa_{1-x}Sb-GaSb HETEROSTRUCTURE LASERS

(Представил К. К. Ребане)

Несмотря на довольно интенсивное исследование двухкомпонентной системы твердых растворов GaSb-AlSb, инжекционные лазеры на ее основе описаны лишь в [1]. Столь малое внимание связано с тем, что 0,7%-ное расхождение параметров решеток GaSb и AlSb считалось, по-видимому, принципиальным препятствием к созданию инжекционных лазеров с Al_xGa_{1-x}Sb-GaSb-гетероструктурой. Поэтому до настоящего времени основные усилия были направлены на создание гетеролазеров на основе четырехкомпонентной системы AlGaAsSb $[2^{-6}]$. Оказалось, что в случае жидкостной эпитаксии для введения достаточного количества мышьяка в твердый раствор необходимы довольно высокие (≥ 550 °С) температуры эпитаксии [4, 7, 8]. С другой стороны, в целях обеспечения надежного контроля над геометрией структур желательно применять температуры эпитаксии ниже 500 °C. Поэтому представляют интерес гетероструктуры Al_xGa_{1-x}Sb—GaSb, позволяющие использовать довольно низкие температуры эпитаксии (< 500 °C). При этом существенно упрощается технология выращивания структур.

В настоящей работе исследованы возможности создания инжекционных гетеролазеров непрерывного действия на основе двухкомпонентной системы AlSb—GaSb.

Лазеры были изготовлены из двухсторонних гетероструктур *p*-Al_{0,4}Ga_{0,6}Sb—*p*-GaSb—*n*-Al_{0,4}Ga_{0,6}Sb, выращенных методом жидкостной эпитаксии на подложках из *p*-GaSb, ориентированных по (100). Начальная температура выращивания структур составляла 470 °C. Благодаря низкой температуре выращивания толщину активной области лазеров удалось уменьшить до 0,3 *мкм*. Исследовались лазеры как с широким контактом, так и с низкой мезополоской. Наименьшая пороговая плотность тока полосковых лазеров при ширине полоски 16 *мкм* в импульсном режиме при 300 К равнялась 6 *кA/см*², а пороговая плотность тока лазеров с широким контактом — 4 *кA/см*² при тех же условиях.

Для испытания лазеров в непрерывном режиме они припаивались к медным теплоотводам. Наивысшая температура непрерывной генерации составляла 160 К для лазеров с широким контактом и 283 К для полосковых лазеров. Интервал температурной перестройки длины волны непрерывной генерации полосковых лазеров составлял 1,58— 1,79 мкм. В большинстве случаев при токах накачки, превышающих

7*



Зависимость порогового тока Јпор полоскового лазера от температуры теплоотвода в непрерывном (1) и импульсном (2) режимах. Ширина полоски — 16 мкм, дли-на резонатора — 190 мкм.

порог на 20 — 100%, в полосковых лазерах генерировала одна продольная мода, спектральная ширина которой не превышала 0,1 Å.

На рисунке показана зависимость порогового тока от температуры в непрерывном и импульсном режимах. Характерным является резкий рост порога генерации в области высоких температур в непрерывном режиме. Это обусловлено перегревом активной области лазера, о чем свидетельствует и увеличение длины волны генерации в непрерывном режиме по сравнению с импульсным. Оценки, сделанные на основе смещения длины волны генерации, показывают, что полное температурное сопротивление структуры составляет около 50 К/Вт.

В заключение отметим, что нами впервые получен непрерывный режим генерации на инжекционных Al_xGa_{1-x}Sb—GaSb-лазерах. В настоящее время это самые длинноволновые лазеры, работающие в непрерывном режиме вблизи комнатных температур.

Авторы выражают благодарность К. К. Ребане за поддержку данной работы, П. Г. Елисееву, М. Г. Мильвидскому и Л. М. Долгинову за полезные дискуссии, А. Г. Брагинской за предоставление подложек антимонида галлия. С благодарностью отмечаем техническое участие в работе Е. Асари, Р. Гайлит, Э. Карм, К. Каск, Х. Келле и Э. Куус.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Аарик Я., Бергманн Я., Лыук П., Фридентал Я., Изв. АН ЭССР, Физ.

- Аарик Я., Бергманн Я., Лыук П., Фридентал Я., Изв. АН ЭССР, Физ. Матем., 29, № 2, 217—220 (1980).
 Долгинов Л. М., Дружинина Л. В., Елисеев П. Г., Мильвидский М. Г., Свердлов Б. Н., Квант. электроника, 3, № 2, 465—466 (1976).
 Аарик Я. А., Долгинов Л. М., Дракин А. Е. и др., Квант. электроника, 7, № 1, 91—96 (1980).
 Law, H. D., Harris, J. S. Jr., Wong, K. C., Тотаsetta, L. R., In: GaAs and Related Compounds, 1978, Institute of Physics Conference Series, № 45, Insti-tute of Physics, London, 1978, p. 420—428.
 Sasaki, A., Nishiuma, M., Takeda, Y., Jap. J. Appl. Phys. 19, № 9, 1695—
- Sasaki, A., Nishiuma, M., Takeda, Y., Jap. J. Appl. Phys., 19, № 9, 1695-5. 1702 (1980).
- Motosugi, G., Kagawa, T., Jap. J. Appl. Phys., 19, № 11, 2303-2304 (1980).
 Motosugi, G., Kagawa, T., J. Cryst. Growth, 49, № 1, 102-108 (1980).
 Law, H. D., Chin, R., Nakano, K., Milano, R. A., IEEE J. Quant. Electron., QE-17, № 2, 275-283 (1981).

Институт физики Академии наук Эстонской ССР Поступила в редакцию 8/VI 1981